# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

63-045114

(43) Date of publication of application: 26.02.1988

(51)Int.Cl.

CO1B 33/143

(21)Application number: 61-190075

(71)Applicant: CATALYSTS & CHEM IND CO LTD

(22) Date of filing:

13.08.1986

(72)Inventor: SATO GORO

ARIMA YUSAKU NISHIDA HIROYASU

#### (54) PRODUCTION OF SILICA SOL

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce a silica sol having excellent transparency and low viscosity without restrictions in production time, by preparing a seed liquid from a liquid mixture of an aqueous solution of alkali (silicate) and acidic silicic acid and adding an acidic silicic acid to the seed liquid at a specific rate of addition. CONSTITUTION: The objective silica sol is produced by the following process. (A) An acidic silicic acid solution is added to an aqueous solution of alkali silicate and/or an alkaline aqueous solution. (B) The molar ratio of SiO2/M2O (M is alkali metal) of the obtained liquid mixture is adjusted to 2.8W10 and the mixture is aged at ≥60° C to obtain a seed liquid. (C) Finally, an acidic silicic acid solution is added to the seed liquid at a rate slower than the rate defined by the formula III while keeping the seed liquid at  $\geq$ 60° C. In the formula, y is rate of addition [(g-number of SiO2 in added acidic silicic acid solution per minute)/(g-number of SiO2 of acidic silicic acid solution in the seed liquid)] and x is molar ratio of total SiO2/M2O in the seed liquid. The silica sol produced by the above process contains dispersed uniform silica particles having an average particle diameter of about 3W30ì.

109 y = 2 3 -3 6 109 x m

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

### ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭63-45114

Spint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988) 2月26日

C 01 B 33/143

7918-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)ナ2

母発明の名称

シリカゾルの製造方法

②特 願 昭61-190075

②出 願·昭61(1986)8月13日

②発 明 者 佐 藤

題 郎

福岡県北九州市若松区大字頓田2530

⑫発 明 者 有 馬

悠 策

福岡県遠賀郡遠賀町広渡1560

砂発 明 者 西 田

広・泰

福岡県北九州市若松区大字蜑住987-27

①出 題 人 触媒化成工業株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

邳代 理 人 弁理士 鈴木 俊一郎

#### 明 細 鸖

### 1. 発明の名称

シリカゾルの製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

- (1)下記(a)工程および(b)工程からなることを特徴とするシリカゾルの製造方法:
- (a)ケイ酸アルカリ水溶液および/またはアルカリ水溶液と、酸性ケイ酸液とを混合し、混合液のSiO2/M2O(Mはアルカリ金属)のモル比を2.8~1Oに調整したのち、6O℃以上の温度で熟成して、シード液を調製する工程、
- (b)上記のようにして得られたシード液を60℃以上に保持しながら、酸性ケイ酸液を下記の速度 式以下の速度で添加する工程、...

 $\log y \le 2.3 - 3.6 \log x$ 

y:添加速度 [添加酸性ケイ酸液SiO2 g数 /分・シード液中の酸性ケイ酸液 SiO2 g数]

 $\chi$ :シード液の全SiO $_2$   $/ M_2$  Oモル比。

### 3. 発明の詳細な説明

#### 発明の技術分野

本発明は、シリカゾルの製造方法に関し、さらに詳しくは、透明性に優れるとともに低粘度であるシリカゾルの製造法に関する。

### 発明の技術的背景ならびにその問題点

透明性に優れるとともに低粘度であるシリカゾルは、各種パインダーとして、さらにはプラスチックなどの透明基材へのコート剤あるいは研磨剤などとしての用途が期待されている。

ところで、アルカリ性の低分子量シリカゾルをシード(核)とし、これに酸性ケイ酸液を添加して、シリカ粒子を成長させて所定粒径のシリカ粒子を含むシリカゾルを得る、いわゆるビルドアップ法によるシリカゾルの製造法はよく知られており、既に各種の方法が提案されている。

たとえば、米国特許第2574902号明細書には、ケイ酸アルカリ水溶液をイオン交換樹脂等で処理して得たシリカゾルにアルカリを加えて、所定のSi02 / M2 O ( Mはアルカリ金属) の

モル比をもつシード液(ヒールゾル)を調製し、 このヒールゾルに、シード液と同一組成および同 ーモル比のシリカゾルを加熱下で添加することに よってシリカゾルを製造する方法が開示されてい る。

また、同様に米国特許第2577484号明細 書には、前記と同様のヒールゾルにシリカゾルと アルカリ水溶液を同時に添加するか、あるいはあ らかじめヒールゾル中に過剰のアルカリを加えた 後、シリカゾルを添加することによってシリカゾ ルを製造する方法が開示されている。

しかしながら、上記明細書に開示された方法では、SiO2/NaO2のモル比を当初から6O~13Oあるいは13O~5OOと高く維持しながら粒子成長を行わせるため、特に粒子が未成りの初期に反応系のPH変動が起きやすく、添加りのが変実にヒールゾル中の核が発生してり、あるいは極端な場合は、一部がゲルとしてしまうなどするため、粒度の揃ったシリカゾルを

60℃以上の温度に加熱して熟成を行い、シード液を調製し、次いで得られたシード液に、酸性ケイ酸液を加熱下で下記に示す条件で添加して、シード液中のシリカ粒子を成長させることによって所定の粒径をもったシリカ粒子が分散されてなるシリカゾルを得ることを特徴としている。

酸性ケイ酸液の添加速度をソ[酸性ケイ酸液の SiO2 多数/分・シード液中の酸性ケイ酸液 SiO2 多数]とし、シード液の全SiO2 / M2 Oモル比をXとしたとき、

log y ≤ 2.3 - 3.6 log χ を満足する速度で酸性ケイ酸液をシード液に添加する。

本発明に係るシリカゾルの製造方法によれば、 上記のような条件下でシード液を調製した後、このシード液に特定条件下で酸性ケイ酸液を添加することによってシリカゾルを製造しているので、 得られるシリカゾルは、極めて均一な粒径を有するシリカ粒子を含んでいるため、透明性に優れるとともに低粘度である。このため、本発明に係る 得ることはできず、プロードな粒度分布を有するシリカゾルしか得ることができないという問題点があった。また、シリカゾルの製造に際して用いられるSiO2/NaO2 モル比の高いゾルは、非常に不安定であるため、利用直前に新たに調製しなければならないなどの制約を受けるという問題点があった。

### 発明の目的

本発明は、上記のような従来技術に伴なう問題点を解決しようとするものであって、均一粒径のシリカ粒子が分散媒中に分散してなる透明性に優れるとともに低粘度であり、しかも製造上の時間的制約のないシリカソルの製造方法を提供することを目的としている。

### 発明の概要

本発明に係るシリカゾルの製造方法は、ケイ酸ナトリウムなどのケイ酸水溶液および/またはアルカリ水溶液と、酸性ケイ酸液とを混合して、混合液のSiO2 / M2 O ( Mはアルカリ金属)を2.8~10に調整したのち、得られた混合液を

製造方法により得られるシリカゲルは、各種バインダー、透明基材用コート剤、研磨材などとして極めて有用である。

## 発明の具体的説明

以下、本発明に係るシリカゾルの製造方法は、(a)特定条件下でシード液を調製する工程、および(b)このシード液に酸性ケイ酸液を特定条件下で添加するビルドアップ工程から構成されているが、以下に、工程(a)および(b)について具体的に説明する。

### (a)シード液の調製

まず、酸性ケイ酸液にケイ酸ソーダなどのケイ酸アルカリ水溶液を混合して、混合液中の全SiO2 /M2 O(Mはアルカリ金属)のモル比を2.8~10、好ましくは3.0~8.5に調整する。このときケイ酸アルカリ水溶液の代わりに水酸化ナトリウムなどのアルカリ水溶液を用いても良く、場合によってはこの両者を用いても良い。

酸性ケイ酸液は、ケイ酸アルカリ水溶液を陽イ

したがって、本発明で用いられる酸性ケイ酸液は、DHは2~4であり、SiO2 濃度は約7重量%以下であることが好ましい。

また、全SiO2/M2Oのモル比が上記範囲に調整された後のシード液中の全SiO2 濃度は7重量%以下、好ましくは0.5~5.0重量%の範囲であることが好ましい。全SiO2の濃度が0.5重量%未満であると、最終的に得られるシリカゾル中のSiO2濃度がうすくなり、濃縮などに多大のエネルギーを必要とするので好ましくない。一方、7重量%を越えると、均一な粒子の生成が困難になるため好ましくない。

シード液のSiO2 /M2 〇のモル比はまた、 最終的に得られるシリカゾルの品質に大きな影響

定な状態に達せず、ビルドアップ初期のより高い 温度での加熱により変化を起こし、安定なシリカ ゾルを得ることが困難となるため好ましくない。

一方、熟成温度が高すぎると、加えた酸性ケイ酸液中のシリカが急速に溶解し、酸性ケイ酸液を加えないケイ酸アルカリ水溶液のみをシードとして用いたのと同一結果となるので105℃以下が望ましい。シード液のSi02 / M2 Оモル比の低い場合に、その影響は大である。

## (b)ビルドアップエ程

上記のようにして調製されたシード液に、酸性ケイ酸液を徐々に添加して、シリカ粒子を成長させる。添加する酸性ケイ酸液は、シード液の調製時に用いられる酸性ケイ酸液と同様の方法で得られたものが用いられる。そのSiO2 濃度の点かられたものが用いられる。その安定度の点からに制限はないが、酸性ケイ酸液の安定度の点からあまり高濃度では好ましくなく、約7重量%以下のものが好ましい。

酸性ケイ酸液を添加する場合、この酸性ケイ酸 液中のシリカがシード液中の核粒子に確実に沈着 を及ぼす因子である。SiO2/M2Oモル比が 2.8未満であると、後述するビルドアップ工程 で添加する酸性ケイ酸液中のシリカが過飽和状態 で溶液中に溶解し、これが析出するとき、必ずし もシード上に沈着するとは限らず、新しいシード を発生させたりして、最終的に得られるシリカソ ルの粒度分布がプロードになるため好ましくない。

また、このモル比が10を越えると、シードの成長が充分でなく、小さいシードが多数生成し、最終的に得られるシリカソルの粒径も非常に小さいものになり、また、ピルドアップ工程中に系のPHが低下し、増粘あるいはゲル化などの現象が起こるため好ましくない。

上記のようにして酸性ケイ酸液とケイ酸アルカリとを混合した後、得られた混合液を加熱し、シード液の熟成を行う。この熟成を行なうことによって、シード液中のシリカ重合物が安定化される。

熟成温度は、後述するビルドアップ温度と同一かあるいはそれ以下の温度であることが好ましく、この熟成温度が60℃未満であると、混合物が安

して、新たな核を発生しないようにしなければならない。そのために、本発明では、酸性ケイ酸液の添加を、次の式に示されるような速度またはそれ以下で行なわなければならない。

 $\log y \le 2.3 - 3.6 \log x$ 

ソ: 添加速度 [ 添加酸性ケイ酸液 S i O 2 g 数 / 分・シード 液 中 の 酸 性 ケイ 酸 液 S i O 2 g 数]

 $x: シード液中の全SiO_2 / M_2. Oモル比 (2.8 <math>\leq x \leq 10$ )

、酸性ケイ酸液の添加速度が、上記の式で示される値よりも大きい場合は、添加される酸性ケイ酸中のシリカがシード液中の核粒子上に確実には沈着せず、新たな核粒子が発生するなどして均一な粒径のものが得られず、粒度分布が広く、しかも粘度の高いシリカゾルとなる。

酸性ケイ酸液の添加速度が前述の速度で示される値よりも著しく小さくなると、得られるシリカソルの透明度が次第に低下するようになるとともに、また、ビルドアップの時間が長くなり、コス

トアップの要因ともなる。このため、透明性に優れるとともに低粘度のシリカゾルを得るには、酸性ケイ酸液の添加速度は、少なくとも O. O.1 (タノ分・タ)以上で添加することが好ましい。

上記のような添加速度で酸性ケイ酸液を添加しながらのビルドアップ工程は、反応系を、約60 で以上の温度に保持しながら行なうことが好ましい。

法、または限外濾過により濃縮する方法などの従来公知の方法が採用される。

得られたシリカゾルの透明性は、シリカゾルの 濁度を分光光度計により測定することに誤製された の測定は、所定濃度に調製された シリカゾルの500mμの波長の光の透過率と比較 シリカゾルの500mμの波長の光の透過率と比較 では、これを標準試料としての水の透過率と比較 力がれたり求められる。また、得られたシリカ カゾルの粘度は、所定に調製されたシリカ カゾルの粘度は、所定に調製されたシリカ カゾルの粘度は、所定はで測定することによって 均粒径は、NaOH流により和子の取 均粒径は、NaOH流により和子の の流がら平均粒径(D) を算出することによって求められる。

 $D (m\mu) = 6, 000/S \times \rho$ 

( p:シリカの密度=2.2g/cm³)

本発明で得られるシリカゾルは、SiO2/M2 Oモル比が約50~120の範囲にあり、平均粒径が約5~30mμの均一なシリカ粒子が分散したシリカゾルである。そのため、従来のシリ

ことが好ましい。

このように本発明では、シード液のSiO2/M2Oモル比および酸性ケイ酸液のシード液のシード液のシード液のシード液の変化を特定の範囲内で適宜選択することが可能になる。すなわち、大粒子径のがあるには、シードででは、シードででは、クイ酸液の添加速度を大きくすればよい。では、酸性ケイ酸液の添加速度を小さくすればない。酸性ケイ酸液の添加速度を小さくすればよい。

このような本発明に係るシリカソルの製造方法によれば、5~30mµの範囲の均一な粒径のシリカ粒子が分散媒中に分散した、透明性に優れるともに低粘度のシリカソルを得ることができる。

前述のような方法で得られたシリカゾルは、通常は、これを約20~50重量%にまで濃縮する。 濃縮方法としては、加熱して水分を蒸発させる方

カソルに比較して、低濁度(透明性に優れている)、低粘度のシリカソルが得られる。

一般に、シリカゾルの濁度および粘度は、同一 SiO2 濃度の場合には、分散シリカ粒子の粒径 および粒度分布に応じて決定される。すなわち、シリカゾル中に含まれる大粒径粒子の割合が多くなれば、不知では、一般では高くなる。また、平均粒径粒子の割合が多いほど透明性が低下し、また小粒であるが多いほど透明性が低下し、からをを発力の割合が多い程高粘度のシリカゾルとなる。

このため同一Si〇2 濃度でしかも同一の平均 粒径を有するシリカゾルの場合には、粒径分布が シャープなシリカゾルほど透明性に優れるととも に低粘度となる。

本発明の方法で得られるシリカソルは、その分散粒子がきわめて均一な粒子からなっていることから、平均粒径が同じ従来のシリカソルと比較した場合、透明性に優れるとともに低粘度である。

したがって、本発明に係る製造方法により得られるシリカゾルは、透明プラスチック、ガラスなどの透明な基材のハードコート剤、あるいは透明プラスチックへの混和剤などとして用いれば、透明性を失わず、強度、耐熱性、耐摩耗性、耐候性を図ることが可能となる。また、レンズやシリコンウエハーなどの研摩材としてもすぐれた効果を発揮する。

さらに、本発明の方法によれば、目的の平均粒径をもった均一な粒子が分散したシリカゾルが安定して得られる。

### 発明の効果

本発明に係るシリカゾルの製造方法によれば、 特定条件下でシード液を調製した後、このシード 液に特定条件下で酸性ケイ酸液を添加することに よってシリカゾルを製造しているので、得られる シリカゾルは極めて均一な粒径を有するシリカ粒 子を含んでいるため、透明性に優れるとともに低 粘度である。このため、本発明に係る製造方法に よりシリカゾルは、各種バインダー、透明基材用

3.1)を2760gのイオン交換水で希釈した。 この液に、上記のようにして得られた酸性ケイ酸 液660gを混合した後、80℃で30分加熱し てシード液を調製した。

このようにして得られたシード液中の全 $SiO_2$  濃度は 4.6 重量%、全 $SiO_2$  / Na<sub>2</sub> Oモル比は 5.7 であった。

### (シリカゾルの調製)

上記のようにして得られたシード液の温度を80℃に維持し、これに上記のようにして得られた酸性ケイ酸液を徐々に添加した。酸性ケイ酸液添加速度は、1分間に33gであり、合計で20、400gの酸性ケイ酸液を添加した。

酸性ケイ酸液の添加が終了した後、得られた混合物を80℃で10分間加熱し、次いで冷却して、希シリカゾルを得た。

得られた希シリカゾルを真空蒸発装置にて、減圧度600mHg、蒸発温度60℃の条件下で濃縮し、濃縮シリカゾルを得た。得られたシリカゾルの性状を表1に示す。

コート剤、研摩材などとして極めて有用である。 以下本発明を実施例によって説明するが、本発 明はこれら実施例に限定されるものではない。

# (酸性ケイ酸液の調製)

<u>実施例 1</u>

SiO2 遊度24. O重量%、SiO2 / Na 2 Oモル比3. 1のケイ酸ソーダ溶液にイオン交換水を混合し、SiO2 濃度5. 2重量%の希ケイ酸ソーダ溶液を調製した。この溶液を、水素型陽イオン交換樹脂層(三菱化成工業(株)製 ダイヤイオンSK-1B)が充塡されたカラムに通して酸性ケイ酸液を調製した。

得られたケイ酸液中のSiO<sub>2</sub> 濃度は、5.0 重量%、pHは2.7であった。また、Na<sub>2</sub> O 濃度は固形分シリカ換算でO.1重量%以下であった。

### (シード液の調製)

返流器、損拌機、温度検出装置を備えた301 のステンレス容器中で、163gの24重量%のケイ酸ソーダ溶液(SiO2/Na。Oモル比

### <u>実施例 2</u>

#### (シード液の調製)

実施例1と同一反応器に、2号ケイ酸ソーダをイオン交換水で希釈して得た液1、870g (SiO2 濃度1・4 重量%、SiO2/ Na2 Oモル比2・0)を入れ、これを攪拌しながら実施例1と同じ酸性ケイ酸液235gを混合し、80℃で30分間加熱して、シード液を調製した。

得られたシード液中の全 $SiO_2$  濃度は1.8 重量%、全 $SiO_2$   $IO_2$  Oモル比は2.9であった。

## (シリカゾルの調製)

上記のようにして得られたシード液をよく 慣拌しながら、実施例1と同じ酸性ケイ酸液 18.010gを1分間に29gの割合で添加し た。

得られたシリカゾルを、実施例1と同様にして 濃粒し、シリカゾルを得た。このシリカゾルの性 状を表1に示す。

### 実施例 3~10

実施例1と同じケイ酸ソーダ、酸性ケイ酸液を用いて、シード液中のSiO2 /Na2 Oモル比、添加速度および加熱温度を変化させた以外は、実施例1と同様にしてシリカゾルを製造した。得られたシリカゾルの性状を表1に示す。

なお、実施例 6 はオートグレープを使用した。 比較例 <u>1</u>

実施例1と同じSi〇2 濃度24重量%のケイ酸ソーダ溶液163gを、2.760gイオン交換水で希釈して溶液を調製した。これを80℃に昇温した後、この温度を保持しながら酸性ケイ酸液(SiO2 濃度5.0重量%)21.100gを毎分35gの速度で添加し、希シリカゾルを得た。その後、実施例1と同様にして減圧蒸留法にて濃縮して、シリカゾルを製造した。得られたシリカゾルの性状を表1に示す。

### 比較例 2

比較例1と同様の方法で、SiO2 濃度1.2 重量%のケイ酸ソーダ溶液を調製した。これを

添加終了後、同一温度で60分保持した後、その一部を直ちに実施例1と同じ条件で減圧濃縮したところ約14重量%の点から粘度が上昇し、約18重量%に達した時点でこれ以上の濃縮は不可能であった。残りのシリカゾルをさらに温度を滞点まであげ、3840分間熟成した。得られたるシリカゾルを実施例1と同様にして濃縮したところ表1に示すようなシリカゾルが得られた。

# 比較例 3~5

シード液のSi〇2 /Na2 〇モル比、酸性ケイ酸液添加速度を表1に示すように変化させた以外は、実施例1または実施例2と同様にしてシリカゾルを製造した。

シリカゾルの性状を表1に示す。

表 1

	・シ	- F 8	友	ヒルドアップ.			シリカソルの性状							
	SiO 2 /NaO2	加熱温度	加熱時間	温度	添加速度	log y	2.3- 3.6 log x	SiO <sub>2</sub> 濃度	SiO 2 /NaO2	На	平均粒径	粘度	闽 度	
	モル比	(3)	(分)	(0)				(wt%)	モル比		(m <i>µ</i> )	(cp)	(cm <sup>-1</sup> )	
実施例1	5. 7	80	30	80	0. 05	-1.30	-0.42	30.1	83.7	9. 5	10. 3	3. 1	0.019	
2	2. 9	80	20	80	0. 10	-1.00	0.64	30. 2	80.0	9. 2	11.0	3. 0	0.024	
3	3. 3	85	3.0	85	0. 26	-0.59	0.43	30.2	102.9	9. 0	16.0	2. 5	0.031	
4	8. 1	70	20	70	0.02	-1.70	-0.97	30.5	61.0	9.8	6.8	4.8	0.007	
5	3. 2	95	180	95	0.56	-0.25	0.48	47.5	94.4	9. 6	23. 1	1.8	0.089	
6	. 6. 8	95	40	120	0. 14	-0.85	-0.70	30.6	100. 5	9. 1	19. 7	2. 6	0. 122	
7	4.3	90	70	90	0.70	-0. 15	0.02	30.2	81.2	9.0	12.9	3. 7	0.040	
8	5. 0	85	30	85	0. 18	-0.74	-0.22	30.4	83.0	8. 9	10. 1	4. 1	0.029	
9	7.0	70	30	70	0.05	-1.30	-0.74	30.0	76.5	8.8	7. 6	5. 5	0.020	
10	3. 6	95	30	95	0. 13	-0.89	0. 30	40.0	103.3	9. 7	28. 3	2. 0	0.610	
比较例1	3. 1			80		_	_	30. 1	84.5	9. 0	12. 5	5.8	0. 105	
2	3. 1			95		_	_	30.0	79. 4	9. 1	25. 4	3. 1	0.890	
3	12. 1	80	30	80	0. 02	-1.70	-1.50	30. 2	78.3	8. 5	6. 9	18.0	0.087	
4	5. 4	80	30	80	1. 26	0. 10	-0.34	30. 2	80. 2	7. 4	8. 1	8. 3	0.095	
5	2. 6	80	20	80	0. 18	-0.74	0.81	30.0	83. 1	9. 5	13. 7	6. 0	0.118	

### <u>比較例 6</u>

市販のシリカゾル(D 社製、SiO2 温度30重量%)について、その平均粒径、濁度および粘度を実施例1と同様にして調べたところ、平均粒径は7.4mμであり、濁度は0.050cm<sup>-1</sup>であり、粘度は7.7cpであった。

# 比较例 7

市阪のシリカゾル(N社製、SiO2 濃度30重量%)について、その平均粒径、濁度および粘度を実施例1と同様にして調べたところ、平均粒径は13.6mμであり、濁度は0.237cm<sup>-1</sup>であり、粘度は4.2cpであった。

代理人 弁理士 鈴 木 俊一郎

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 61 年特許願第 190075 号 (特開昭 63-45114 号, 昭和 63 年 2 月 26 日発行 公開特許公報 63-452 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 3 (1)

Int. C1.	識別記号	庁内整理番号					
CO1B 33/143	·	6971-4G					
	·	•					
		·					
		•					
		•					
		•					

- 63 - 火5//火 手 統 初 正 程 平成3年9月12日

特許庁長官深沢宣

適

1. 事件の表示 昭和61年 特許願 第190,075号 昭和61年 8月13日促出の特許願(1)

- 2. 発明の名称シリカゾルの製造方法
- 3. 稲正をする者 事件との関係 特許出願人 住所 東京都千代田区大手町2丁目6番2号 名称 触媒化成工業株式会社 代表者 期島 強吉
- 4.代理人(郵便番号 141) 住所 東京都品川区四五反田二丁目19番2号 荒久ビル 3階 [電話東京(3491)3161代表]

弁 理 士

5. 福正命令の日付 自 発 補 正

6 利用の対象 「発明の詳細な説明」の概

(8199)

別紙の通り(稲正の対象の欄に記載した事項以外は 内容に変更なし)

方式日本

# 補正の内容

(1) 明細書第3頁第13行目において、 「SiO2/NaO2」と訂正する。

(2)明細書第4頁第4行目において、

「SiO2/NaO2」とあるのを、

「SiOz/NazO」と訂正する。

- (3) 明細音第4頁第19行目において、 「(Mはアルカリ金属) を」とあるのを、 「(Mはアルカリ金属) のモル比を」と訂正 する。
- (4)明細書第21頁の表1を別紙の通り補正する。

表 7

	シ	ピルドアップ				シ リ カ ゾ ル の 性 状							
	SiD 2 / Kag 0	加熱温度	加熱時間	温度	光加吉萨	log v	2.3- 3.6	SiO <sub>2</sub> 温度	SiO 2 / Ha 2 0		平均粒径	粘度	濁 度
	モル比	(T)	(分)	(7)	添加速度	log y	log x	(wt%)	モル比	ÞΗ	(mµ)	(cp)	( cm <sup>-1</sup> )
実施例1	5. 7	80	30	80	0.05	-1.30	-0.42	30.1	83.7	9. 5	10. 3	3. 1	0.019
2	2. 9	80	20	80	0.10	-1.00	0.64	30. 2	80.0	9. 2	11.0	3. 0	0.024
3	3. 3	8 5	30	85	0.26	-0.59	0.43	30. 2	1029	9. 0	16. 0	2. 5	0.031
4	8. 1	70	20	70	0.02	-1.70	-0.97	30.5	61.0	9. &	6.8	4.8	0.007
5	3. 2	. 95	180	95	0.56	-0.25	0.48	47.5	94.4	9. 6	23. 1	1.8	0.089
6	6.8	95	40	120	0.14	-0.85	-0.70	30. 6	100.5	9. 1	19. 7	2. 6	0. 122
7	4.3	90	70	90	0.70	-0.15	0.02	30.2	81.2	9. 0	12. 9	3. 7	0.040
8	5. 0	8 5	30	85	0. 18	-0.74	-0.22	30.4	83.0	8. 9	10. 1	4. 1	0.029
9	7.0	70	30	70	0.05	-1.30	-0.74	30.0	76.5	8.8	7. 6	5. 5	0.020
10	3. 6	95	30	95	0. 13	-0.89	0.30	40.0	103.3	9. 7	28. 3	.2. 0	0.610
比較例1	3. 1	·	******	80		-Translation	_	30.1	84.5	9. 0	12.5	5.8	0. 105
2	3. 1			95				30.0	79.4	9. 1	25. 4	3. 1	0.890
3	12. 1	80	30	80	0.02	-1.70	-1.60	30.2	78.3	8. 5	6. 9	18.0	0.087
4	5. 4	80	30	80	1. 26	0.10	-0.34	30.2	80.2	7.4	8. 1	8. 3	0.095
5	2. 6	80	20	80	0. 18	-0.74	0.81	30.0	83.1	9. 5	13. 7	6.0	0.118